

MID Summit 2019

Der MID Summit bietet eine neue, innovative Plattform für die MID-Technologie, mit dem die Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V. die Vernetzung von Mitgliedern und externen Interessenten fördert.

Der MID Summit präsentiert innovative Technologien zum Aufbau, zur Entwicklung und zur Produktion räumlich integrierter Baugruppen. Im Rahmen einer offenen Ausstellung, begleitender Fachvorträge und Führungen durch lokale Forschungslabors vernetzen sich Interessierte und Experten aus den Bereichen Material, Entwicklung und Produktion. Die Mitglieder erhalten mit dieser Veranstaltung die Möglichkeit, sich frei nach ihren Interessen zu präsentieren.

Dienstag, 21. Mai 2019 | 9:00 - 18:00 Uhr
AEG Gelände, Halle 15 | Fürther Str. 248a | 90429 Nürnberg

Das Programm sowie Informationen zur Anmeldung und zu den Ausstellungs- und Vortragskonditionen finden Sie im **Veranstaltungsflyer**. Für Besucher ist der Eintritt nach Registrierung kostenlos.
Achtung: it's OWL Mitglieder erhalten 10% Rabatt auf den Messestand bzw. Table-Top-Präsentationen.

Weitere Informationen zur Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e. V. finden Sie unter **www.3dmid.de**.

Kontakt

Service Center 3-D MID e.V.

Tel. 0911 5302 9100

info@3dmid.de